(Item 1 from file: 347) 1/5/2 DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 03011642

SURFACE CONDUCTIVE TYPE EMISSION ELEMENT AND IMAGE DISPLAY DEVICE USING THE SAME

PUB. NO.:

01-309242 [*JP 1309242* A] 4

PUBLISHED:

December 13, 1989 (19891213)

INVENTOR(s):

SAKANO YOSHIKAZU

NOMURA ICHIRO

KANEKO TETSUYA TAKEDA TOSHIHIKO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

APPL. NO.:

01-006042 [JP 896042]

FILED: INTL CLASS: January 17, 1989 (19890117) [4] H01J-037/06; H01J-029/48

JAPIO CLASS:

42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 44.6 (COMMUNICATION --

Television); 44.9 (COMMUNICATION -- Other); 45.3 (INFORMATION

PROCESSING -- Input Output Units)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM); R004 (PLASMA)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 896, Vol. 14, No. 108, Pg. 51,

February 27, 1990 (19900227)

ABSTRACT

PURPOSE: To make it possible to obtain a surface conductive type emission element of an excellent stability to the gas by forming a carbonaceous membrane at the electron emission member.

CONSTITUTION: On a base 4, island-form compositions 7 of electron emission material are formed in the forming or the like. That is, a membrane 3 of electron emission material is formed by a pattern, and after the electrode material is mask-evaporated, a voltage is applied between electrodes 1 and 2, to destroy, to deform, or to regenerate locally the membrane 3 of exposed electron emission material by the Joule heat, and an electron emission member 5 of a high resistance of condition electrically is formed. And on the electron emission member 5, a carbonaceous material 6 is formed to cover the emission member 5. As a result, a surface conductive type emission element of an excellent stability to the gas can be obtained.

⑩公開特許公報(A) 平1-309242

®Int. Cl. 1

織別記号

庁内發理番号

個公開 平成1年(1989)12月13日

H 01 J 37/06 29/48 Z-7013-5C 7442 - 5C

未請求 請求項の数 5 (全11頁)

表面伝導形放出素子及びそれを用いた画像表示装置 69発明の名称

> 頭 平1-6042 ②特

頤 平1(1989)1月17日 @出

⑩昭63(1988) 1月18日國日本(JP)⑨特願 昭63-6977 優先権主張

@発 明 者 坂 銒 和

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

*1 個発 明 者 野 子

Ŕß 哲 也 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

@発 明 渚 金 者 @発 明 武

俊 彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

勿出 顋 人

田 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

弁理士 費田 兼雄 190代 理

1 発明の名称

表面伝導形放出常子及びそれを用いた **副 像 表 示 芸 謹**

2. 特許請求の範囲

- (1) 電子放出部に炭素質被膜が形成されているこ とを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (2) 炭素質被膜が厚さ300 入以下の炭素又は金属 炭化物又は有機質炭素破膜であることを特徴とす る請求項第1項の裝面伝導形於出電子。
- (3) 炭素質の微粒子と他の電子放出材料の微粒子 の複合微粒子によって電子放出部が形成されてい ることを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (4) 炭素質が(炭素)/ (水素)の比が2以上の 有機質炭素であることを特徴とする請求項第1項 又は第3項の表面伝導形放出素子。
- (5) 請求項第1項ないし第3項のいずれかの表面 伝導形放出者子を、一又は二以上、電子源として 有することを特徴とする面像表示装置。

3. 発明の詳細な説明

[定葉上の利用分野]

本発明は、冷陰極素子の一つである表面伝導形 放出累子及びそれを用いた個像表示装置に関する もので、特に電子放出性能、ひいては風像の安定 性及び野命の向上に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン(N. I. Elinson)等によって免喪された冷路恆素子が知 られている [ラジオ エンジニアリング エレク トロン フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.) 第 10卷 、 1290~ 1296頁 、 1965年] 。

これは、蓋板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生する現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出装子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリ ンソン等により発表されたSnO。(Sb) 薄膜を用いた ものの他、 Au薄膜によるもの【ジー・ディット

これらの表面伝導形放出業子の典型的な業子構成を第7回に示す。同第7回において、1 および2 は電気的接続を得る為の電極、3 は電子放出材料で形成される薄膜、4 は振坂、5 は電子放出部を示す。

従来、これらの表面伝導形放出素子に於ては、 電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと 呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部を形成 する、即ち、前記電板1とな低医2の間に電圧を印 加する事により、薄膜3に通電し、これにより発 生するジュール熱で薄膜3を局所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に高低抗な状態にした電子放出部5を形成することにより電子放出機能を得ている。

上記程気的に高抵抗な状態とは、薄膜3の一部に 0.5 μm~ 5 μmの 電製を有し、且つ 無裂内が所謂 馬牌遠を有する不選続状態となっていることをいう。 島標遠とは、一般に数十人から数μm径の微粒子が基板4上にあり、各微粒子は空間的に不連続で電気的に連続な状態をいう。

表面伝導形放出茶子は上述高抵抗不遅線状態の 電子放出部 5 を有する薄膜 3 に、電極 1 , 2 により ままを印加し、電流を流すことにより、上記微 粒子より電子を放出せしめるものである。

こうした表面伝導形放出素子は、真空条件下で放出電子を蛍光板で受けて発光させる関係表示装置への利用が試みられている。特に個像表示装置としては、近年、情報機器や家庭用TV受像器の分野で、薄型で高精幅、高輝度の視認性が良く、しかも信頼性の高いものが求められており、表面

伝導形放出素子はこのような関係要示認度を可能 にする電子源として期待されている。

{発明が解決しようとする課題}

しかしながら、全製造工程を通して、表面伝導 形放出素子周囲を厳格に高真空状態に維持し、か つ表面伝導形放出素子周囲を長期に買って高真空 雰囲気に維持できる製品とするのは、技術面及び 手間の面のいずれからも大変である。このため、 表面伝導形放出素子自体の性能にバラツキを生じ やすく、、また画像表示装置に利用したときに長期 に直る安定した幽像が得にくい問題がある。

本発明は、上記録照に鑑みてなされたもので、ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出素子及び、これを用いることによって、長期に亘って安定した画像が得られる長寿命の画像表示装置を復供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記がスに対する安定性に優れた表面伝導形故出者子とするために、調水項第1項の発明においない、第1図(a)、(b)に示されるように、電子放出部5に炭素質被膜6・を形成するという手段を講じているものである。また、調水項第3項の発明においては、第2図(a)、(b) に示されるように、炭素質材料の微粒子のと他の電子放出部5を形成するという手段を講じているものである。

まず、請求項第1項の発明について説明すると、茜板4、電糧1、2は、後述の請求項第3項の発明と同様なものであるが、電子放出部5に炭素質波粮6、を形成したものとなっている。

本発明において留子放出部5を形成する電子放出材料は、後述する額求項第3項の発明で用いる非炭素質電子放出材料の他、炭素質の電子放出材料、例えば、炭素の他、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、WC などの炭化物であってもよい。また本発明で用いる炭素質は後述の額求項第3項の発明におけるものと同様で、特に有機質炭素を用いる場合、液膜化後の熱処理等でその(炭素)/(水素)比を調整することもできる。

調求項第1項の発明に係る表面伝導形放出票子を、その製法と共に更に説明する。

まず、洗浄された基板4上に、蒸君もしくはスパッタ法、メッキ法等により電極1,2となる薄膜を形成する。次いでフォトリソグラフィーにより電子放出部5となる微小間隔を有する電便1,2に形成する。

次に電子放出材料の島状構造体を形成するが、 その方法としては、フォーミングによる他、電子 放出材料の微粒子で、を吹き付けて直接堆積する 方法や微粒子で、を分散形成する方法、熟処理に

工程の高温加熱処理、例えば脱ガス処理や低融点 ガラスフリットによる封着等の工程で行ってもよい。なお、抵抗加熱法やEB無者法、スパック法・ プラズマ 麗合法等の条件によっては、上記高温加 熱処理を行わなくとも本発明の構成を実現すると とは可能である。電子放出部5以外の部分にも炭 常質が被覆されることになるが、本発明の被覆厚

では実際上ほぼ問題とならない。場合によっては

電極 1 、 2 の表面をマスクして被替する方法も可

上記炭素質被膜 6°の厚さは、炭素質が炭素又は金属炭化物の場合 300 人以下、特に10~200 人が好ましく、炭素質が有機質炭素の場合 200 人以下、特に 50~100 人が好ましい。いずれの場合も被覆厚が大き過ぎると放出電流度や効率が扱われやすくなり、逆に小さ過ぎると被覆効果が得にくくなる。

次に、請求項第3項の契明について更に説明すると、基本的には従来のものと同様で、基板4上に電極1,2を設け、この電極1,2間に電子放

よる局所的な折出現象を利用する方法等が挙げられる。

フォーミング型素子を例にして説明すると、まず電子放出材料の薄膜3をパターン形成し、次間に電圧を印加して、露出している電子放出材料の薄膜3をジュール熱で局所的に破壊、変形、もしくは変質せしめることで電気的に高抵抗な状態の電子放出節5を形成できる。

上記電子放出部5上に炭素質を被復形成する。 その方法としては、炭素質を適当な溶剤に溶解させて、スピンコート法等で強布を燥させたり、抵抗加熱法やEB蒸替法のように炭素質を蒸発させて複雑させたり、スパック法やブラズマ重合法などの乾式のコーティング法も適用でき、これらによって炭素質を電子放出部上に被覆させることができる。

次に、炭素質被膜6~に高温熱処理を必要に応じて施す。この熱処理は、素子そのものを所定の温度にまで適宜加熱したり、固像表示装置の製造

出部 5 を形成したものであるが、本発明においては、電子放出部 5 が炭素質の微粒子 6 と他の電子放出材料 (以下「非炭素質電子放出材料」という)の微粒子 7 の複合微粒子によって形成されている。

非炭素質電子放出材料は、非常に広い範囲におよび、炭素質以外であれば、通常の金属、半金属、半導体といった導電性材料のほとんど全てを使用可能である。なかでも低仕事問数で高設点かつ低蒸気圧という性質をもつ通常の移植材料や、フォーミング処理で表面伝導形放出素子を形成する時間材料や、2次電子放出係数の大きな材料などが好適である。

具体例としては、LaBo、CoBo、YBo、GdBo などの關化物、TiN、ZrN、HfN などの整化物、Nb.
MO、Rh、Hf、Ta、W、Re、Ir、Pt、Ti、Au、Ag、Cu、Cr、A~、Co、Ni、Fe、Pb、Pd、Cs、Baなどの金属、In 20o、SnO1、Sbooかなどの金属酸化物、Si、Geなどの半導体、AgNgなどを挙げることができる。

置極 1 , 2 の材料としては、一般的な媒理性材料、 Au. Pt. As等の金属の他 SnD 2. ITO 等の酸化物 導理性材料も使用できる。電極 1 , 2 の厚みは数 100 人から数 μm程度が好ましい。また、電極 L , 2 間の間隔しは数 1000人 ~ 数 100 μm 。 編 W は数 μm ~ 数 mm程度が好ましい。

基板 4 としては、例えば石英、ガラス等の電気 的絶縁性を有する材料が使用される。

本発明における炭架質とは、純粋な炭素及び炭化物をいい、特に有機質炭素をも含む。

有限負別深とは、純粋なカーボンや金属 炭化物のみで構成されるものでなく、炭素元素を主体に含むものをさす。一般的には、炭素と水素を含むものをさすが、一部の水素のかわりにあるいは水素に加えてフッ素、塩素などのハログン元素を含んでいてももちろん及い。

本発明で用いられる有機質炭素は、(炭素)/ (水素)の比が2以上であることが好ましい。この比が2以下であると特性のバラツキ防止や低異空下での安定性・浄命の向上が得られにくい傾向

るが、 その製法例を第3図に基づき説明する。 勿論、 この 複合 微粒子の製法は以下の方法に限られる わけではない。

非皮素質電子放出材料微粒子での製造には、例 えば抵抗加熱法が利用できる。つまり微粒子生成 第14中に配置されたるつは15中に蒸発額として非 にある.

(炭素)/(水素)比は化学分析手段で分析できる。例えば、試料を燃焼するCHN 元素分析法による例定によれば0.1 %のオーダーで測定が可能である。

次に、請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出素子を、その製法と共に更に説明する。

複合微粒子とは、複数種の微粒子が均質な組成をもつ状態をいい、一般には、触媒用のCu-Zn 二元系超微粒子がよく知られている。

本発明においては、上記複合微粒子を、少なくとも炭素質の微粒子Bを含む形態にするわけであ

炭素質電子放出材料を入れ、外部電線 16を用いてるつぼ 15を蒸発線が蒸発する温度まで加熱する。
るつぼ 15はカーボンるつぼ、アルミナるつぼ等より目的に応じて適宜選択される。このとき微位子生成 第 14 6 前述と 同様に排気系 9 により予め8 × 10-**Torr以下の真空度にひいておく。 更にこのときキャリアガスをキャリアガス源入口 17から導入する。

成し、戦極!、2間に分散堆積させる。

炭素質及び非炭素質電子放出材料微粒子 6 。 7 の 粒径 は、炭素質微粒子 6 が非炭素質電子放出材料 微粒子の 1/3 以下であることが好ましい。炭素質微粒子 6 に関しては、100 人以下が好ましく、より好ましくは50人以下である。非炭素質電子放出材料 微粒子に関しては、50人~1000人が好まし

になっていると考えられる。勿論、炭素質徴粒子
6 周志及び非炭素質電子放出材料微粒子7 同志が
は 集することはあるが、この確率は炭素質微粒子
6 と非炭素質電子放出材料微粒子7が複合化する
確 事に比べてきわめて低いので、変質上問題とな
らない。多少の上記の凝集が起こったとしてる
素子特性上一切問題とはならない。また、この割合も両微粒子生成量によりある程度制御可能である。

本発明の表面伝導形放出無子は、例えば固像表示装置の電子源として利用されるもので、1個のみを用いて単一の電子源による固像表示装置としてもよいが、複数個を一列又は複数列に並べ、マルチ形の電子距を備えた固像表示装置とした方が

[作用]

炭素質の微粒子6又は被膜6°によって、特性のバラッキが少なくなり、安定で、輝度ムラの少なくなる理由について詳糊は不明であるが、電子放出を行う微粒子の表面より上記炭素質の表面が

く、より好ましくは100 人~200 Aである。

上記位径の制御性に関しては、炭素質数粒子のほけ、 前述の様に、 原料が 2 マイクロ 次 7 フルカー 2 は 2 マイクロ 次 7 フルカー 3 は 2 マイクロ 2 は 2 で 3 は 2 で 3 は 3 は 4 で 4 で 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 5 は 4 で 6 に 4 で 7 が 7 は 4 で 6 は 4 で 6 は 4 で 6 は 4 で 6 は 6 に 6 に 7 が 7 が 8 に 6 に 6 に 7 が 8 に 6 に 7 が 8 に 6 に 7 が 8 に 6 に 7 が 8 に 6 に 7 が 8 に 6 に 7 が 8 に

この様にして形成された両ピームが、その広がりにより重ね合わさり、複合微粒子を形成するわけであるが、炭素質微粒子の安定性で非炭素質質子放出材料微粒子でを不安定性から保護する。上記概念により作製した電子放出素子の断粒子のかまり炭素質であるが

ガス分子の吸着等による電子放出部 5 の表面変質 が避けられ、その結果として特性変化を防いでい ると考えられる。

[爽旅例]

第4図は本発明に係る圏像表示装置の一実施例 を示すもので、図中、後方から前方にかけて関 に、本表面伝導形放出常子21を多数並べて配置し た背面基体22、第1のスペーサー23、電子ピーム 流を制御する制御電径24と電子ピームを蛍光体25 に集束させるための集束電隔26とを具備し、一定 の間隔で孔 2.7のあいている 電極 落板 2.8、 第 2 のス ペーサー 29、各本表面 伝 運形 放 出 素 子 21に 対 向 す る 蛍 光 体 2.6 及 び 電 子 ビ ー ム の 加 速 電 極 (図 示 さ れ ていない)を異備した適像表示即となるフェー スプレート30が設けられている。上記各構成部品 は、端部を低温点ガラスフリットにて封着され内 部を真空にして収納される。真空排気は、真空排 気管 31にて排気しつつ、前記フェースプレート 30、 背面基体 22、 スペーサー 23、 29 等の外 四 数 全 体を加熱脱ガス処理し、低触点ガラスフリットの 軟化後刺激して冷却し、真空排気部31を封止して終了する。即ちフェースブレート30、スペーサー23、29と背面基体22とで構成される内部空間は、 融替した低融点ガラスにより封替された気管構造となっている。

スペーサー 23、29や 電極 基板 28はガラス、セラミックス 存を使用し、電極 24、26はスクリーン印刷、蒸発等により形成される。

上記画像表示装置によれば、制御電極 24で電子 ビームをコントロールしつつ、集束電極 26と加速 電極に 電圧を印加して、本表面伝導形放出素子 21 から放出された電子を任意の 蛍光体 25に照射し てこれを発光させ、 画像を形成することができる。

実施例 1

石灰ガラスからなる絶縁性の基板4上に、膜厚 1000人のSnO.からなる薄膜3と、膜厚1000人のNi からなる電極1,2を形成した。

次いで、電極1と電便2の間に約30Vの電圧を 印加し、薄膜3に通電し、これにより発生する ジュール熱で薄積3を局所的に、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成し、該電子放出部5の表面に炭素をアーク蒸着して膜厚100 人に成似し、炭素液膜を形成した電子放出常子を得た。

この様にして得られた電子放出素子の電子放出 特性を削定した結果、15Vの印加電圧で平均放出 電流 0.5 μ A 、放出電流の安定性±5%程度の安定 した電子放出が得られた。

李 旅 例 7

te.

印加電圧 14 V、 真空度 1 × 10 ° Torr程度の条件下において、 炭素被膜の膜厚 A に対する放出電流の安定性の関係を求めたグラフを第 5 図に示す。

第5図から明らかなように、炭素被膜を用いた場合、炭素被膜の膜厚は数人から300 人程度が最も好ましいことが認められる。

をらに、皮化物の炭素質液膜材料からなる液類を同様に実験したところ、TiC、2rC、llfC、TaC、WC等の運体の炭素質液膜材料からなる液膜は膜厚数 A から300 A 程度が最も好ましく、またSiC 等の半導体の炭素質液膜材料からなる液膜は膜厚数 A から250 A 程度が改も好ましい結果が得られた。

実施 歿 3

・ 地球性の基板 4 に 5 英ガラスを用い、電優 1 と 電優 2 に 機 厚 1000 A の Niを E B 蒸 替 し、 フォトリソグラフィー 技術により、電子 放出部 5 を幅 300 μm 、 間 隔 10 μm で 形成 した。

次に、電極1、2間へ電子放出材料を、1次粒 ほ 80~200 人の Sn0 2分 散液(Sn0 2:1 g、 溶剤: MEK/シクロヘキサノン = 3/1 1000cc、ブチラール:1 g) をスピンコートして塗布し、250 でで 加 熟 処理して電子放出郎 5 を形成した。次いで、 炭帯をアーク蒸着により 膜厚 100 人に成膜して 業質液膜 6 を形成した。

この様にして得られた電子放出素子の電子放出 特性を測定した結果、14Vの印加電圧で平均放出 電流 0.8μA、放出電流の安定性± 4 % 程度の安定 した電子放出が得られた。

寒 締 例 4

清浄な石英の芸板 4 上に Ni を 3000 A 蒸替し、 フォトリソグラフィーの手法を使って電極パターンを形成した。 L は 10 μm、 W は 250 μm とした。 次に基板 4 を 第 6 図に示した微粒子堆積用の真空装置にセットした。

第 6 図に示した装置は、 微粒子生成室 14と 微粒子 堆積 富 18及びその 2 塞をつなぐノズル 20から機成され、 基板 4 は 微粒子堆積 室 18内にノズル 20と

向き合わせてセットした。俳 気系 9 で真空度を5 × 10° Torrまで俳気した後、 Arガスをキャリアガス 導入口 17から 微粒子生成 室 14へ 60 SCC M流 した。作成条件は 微粒子生成 室 14の 圧力 5 × 10° Torr, 微粒子堆積 室 18の 圧力 1 × 10° Torr, ノズル 径 5 mm φ . ノズルと 蓄板 間距離 150mm とした

次にカーボン製るつぼ 15の 蒸発源より Pdを 前述条件 下で蒸発させて、 生成した Pd微粒子を ノズル20より 吹き出させ、シャッタ 32の 開閉により、 所定度を堆積させる。このとき、 Pd微粒子の堆積厚は 100 人である。微粒子は 基板 4 全面に配置されるが、 形成される 電子放出部 5 以外の Pd微粒子は 異質的に 電圧が 印加されない 為何らの支障 もない。 Pd微粒子の怪は約50~200 人で、 中心粒径は 100 人であり、 Pd微粒子は 基板 4 上で 島状に 散在していた。

さらに前記 P d 微粒子上にブラズマ重合にて炭化・水常原を成膜した。成膜条件は C H 4 (メタン) 流量: 1.6 S C C M , 放電形式: A F 放電 (周波数 2 0 k H z),

投入性力:120 W , CH 。 圧力:30mTorr , 電極間 距離:50mmとした。

こうして1つの基版 4 上に10個の 累子を作製し、これを背面基体 22とし、第 4 図に示した様に背面基体 22とスペーサー 23、29とフェースブレート 30を 550 でで脱ガス処理した後、真空引きしながら低融点ガラス(コーニング 社半田ガラス 7570)を用いて封着した。その後、真空引きした37570)を用いて対着した。その後、真空引きしたりつ冷却して、1.1 × 10 **Torrで真空排気部 31を封止した。また、ダミーとして、ブラズマ重合限は化学分析法によって、C/R 比 6.2 、 調準は130 人であることがわかった。

こうして上記案子を上記低真空条件下で画像表示装置として評価した結果を第1表に示す。 字版例 5

実施例4のプラズマ重合膜の代わりに日本チバ ガイギー社の顔料「Irgazin Red BPT」を

(以下余白)

法(抵抗加熱法)で成敗した以外は実施例 9 と同様に國優表示装置を製造した。圖像表示装置の内部真空度は1.0 × 10 *Torrで、最終的な蒸着股のC/X 比は 8.7、腹厚は 200 人であった。この業子を上記低真空条件下で國像表示装置として評価した結果を第1、表に示す。

夹脑例 6

実施例 4 のブラズマ重合 脚に代えて、アクリルアミド樹脂をスピンコート法で塩布 した以外 は実施例 4 と 同様に 画像 表示装 微を製造した。 なお、アクリルアミド H B B は、アクリルアミド 150 、スチレン 400、アクリル酸エチル 450、 n-ブタノール 1000の 重量比で 混合し、クメンハイドロバーオキシドと tertード デシルメルカブタン のレドックス系 でラジカル反応させて、下式に示す三元共賃合物を得た。

このコポリマーはブタノール溶液になっており、この溶液よりスピンコート法で電子放出部5上に塗膜をつくった。塗膜後 200 で 1 brかけて熟硬化させて樹脂の塗布を完了した。

この常子を用いて製造された個像表示装置の内部真空度は1.2 × 10 * *Torrで、最終的な有機化合物簡の順厚は約50人、C/II 比は2.1 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

奥施例 7

実施例 4 の P b 微粒子に代えて、 1 次粒径 80~200 人の Sn O * 分散液(Sn O * : 1 g 、溶剤: MEK/シクロヘキサノン= 3/1 を 1000cc、ブチラール:1 g)をスピンコートして塗布し、250 での加熱処理にて Sn O * 微粒子膜を形成した。次にこの上にポリフェニレンスルフィドを高周波スパッタ 法で成績した。スパッタの方法としては、真空姿置内

をいったん10-'Torrの高真空にし、 Arを導入して2×10-'Torrで13.56 NHzの高周波を印加し、ポリフェニレンスルフィドのターゲット側を負債、 器板 4 関を正極 となるように正極 バイアスをかけた。 高周波投入電力は 300 Wである。これ以外は実施例 4 と同様に函像表示装置を製造した。

面像表示装置の内部真空度は 0.95×10 ^{- *}Torrとして、 最終的 なスパック膜の 膜厚は 140 人で、 C/II 比は 5.3 であった。この評価結果を第 1 表に示す。

実施例8

実施例でのスパック膜に代えて、アクリル酸メチルエステルのオリゴマー(分子量約3000)、をトルエンに6000ppm の割合で溶解してスピンコートして乾燥させた以外は実施例でと同様に画像表示装置を製造した。 画像表示装置の内部真空度は1.8×10-8 Torrで、 最終的な強質は膜厚約30~40人、 C/H 比は2.8 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

比較例1

ト 30を 480 でで脱ガス処理し、 真空引きしながら低 融点ガラス (コーニング 社半田ガラス 7570) を用いて 封着した以外は実施例 6 と回様に 國像表示接近を製造した。 このときの 国像表示接近の 内部真空度は 1.0 × 10 - 4 Torrであり、 最終的なプラズマ 重合 膜の C/H 比は 1.3 - 膜厚は 180 人であった、評価結果を第1表に示す。

(以下余白)

実施例 4 に於いて、ブラズマ塩合調をつけなかった以外は実施例 4 と同様に製造した素子を比較例 1 として評価した。個像表示装置の内部 文度は 1.2 × 10⁻⁴ Torrであった。評価結果を第 1 表に示す。

比較男2

実施例でに於いて、ポリフェニレンサルファイドのスパッタ膜をつけなかった以外は実施例でと同様に製造した試料を比較例2として評価した。 関係表示装置の内部真空度は1.1×10-*Torrであった。評価結果を第1表に示す。

比較例3

実施例 4 に於いて、ブラズマ 重合額の厚みを500 人にした以外は実施例 4 と同様に製造した試料を比較例 3 として評価した。國像表示装置の内部再空度は1.2 × 10⁻⁴ Torrであった。評価結果を第 1 要に示す。

比較例 4

実施例 6 に於いて、 固像表示装置の 製造工程で 背面基体 2.2 と スペーサー 2.3 、 2.9 とフェースプレー

	短卸出货	る表子の放出 電液の安定体	14 中 日 日 日 日 日	10点の試料中電子 放出しなかった点数	低異空条件下の 連技電子放出寿命
6 医促染	+ 300 600 - 100nA	±7%~±12%	1.1×10-*	0	> 100 時間
英格朗10	+ 150 750 - 2500A	±4%~±16%	1.3×10-*	0	u u
実施例11	+ 150 1050 - 250nA	±9%~±16%	0.9×10-*	0	"
米斯四12	900 + 200 900 - 300nA	%11 ∓~ %9∓	1.9×10 ⁻³	D	"
実施例13	1100-250nA	± 9%~±18%	1.7×10-*	0	В
比较别	1000 + 200 1 000 - 650 uA	±12%-±73%	1.6×10°a	7	18~63
比较例2	+ 350 700 + 350	*19#~%!1#	2.0×10"	က	31~96
比较例3	7000 - 1004	±6%~±14%	3.2×10-4	0	> 100
HRM4	1000 + 300 1000 - 750nA	±8%~±40%	1.0×10-4	0	95~>100

なお、第1表中におけるデータは、10点の素子の平均とそのバラツキを示しており、放出電流1。に対し安定性とは Δ 1。/1。で表わされる。また、電子放出効率は、電子放出部をはさむ電極間電流1、と1。の比1。/1。の値である。連続電子放出寿命は、電子放出部5をはさむ電極1、2間に14 Vを連続的加し、電子放出が観測されなくなるまでの時間をさす。このときの電子ビーム加速電極の電位を1 XV、電子放出部5 と蛍光体25までの距離を6 mmとした。

リアガスとしてアルゴンガス 6 G S C C Nをキャリアガス 讲入口 17より抑入した。

こうして生成した炭素質微粒子 6 と Pdである非 炭素質電子放出材料 微粒子 7 をそれぞれノズル19.20から基板 4 へ、圧力差を利用して吹き14.0 た。この時の空間共振器10.微粒子生成至14、微粒子堆積室18の圧力はそれぞれ 4 × 10-*、5 × 10-*、2.6 × 10-*Torrであった。またノズル径両者とも 3 mm ¢、ノズル基板間距離は 200mm とした。更にノズル19.20はビームの中心方向が 8 セ・ダ 10 で 10 は 10 は 10 に 10 以外の場所にもピームが 10 により、目的以外の場所にもピームが 10 により、目的以外の場所にもピームが 10 で 10 で 10 には何ら影響はなかった。

この堆積物を高分解能FE-SEMにより観察したところ、粒径120~180 人の微粒子と粒径40人程度以下の粒径の微粒子の存在が確認された。また同様の条件によりサンブルを作成し、TEM により観察したところ、粒径の大きいものがPdであることがわかった。以上より目的とする複合数粒子を含

10. 'Torrの真空下の特性と比較してもそん色ないことが読みとれる。

実施例 9

(清浄した石英製の落板 4 上にNiの電極 1 、 2 を3000人厚で形成し、フォトリングラフィーの手法を用いて第 1 図 に 示した様な バターンを形成した。ただしW は 2 μm. しは 300μm とした。

次に上記基板 4 を第 3 図に示した真空装置内に入れるが、真空装置は前述の様に空間共優器 10、微粒子生成室 14、微粒子堆積室 18 およびそれらをつなぐ 柿小拡大ノズル 19, 20から構成されている。そして排気系 9 で真空度が 8 × 10 - 1 Torr以下になるまで排気した。

その後空暦共振器 10内に原料ガスである CII、ガスを 3 SCCM、キャリアである水器ガスを 147 SCCM 混合後導入した。そして導波 情 12よりマイクロ液を150 W 投入した。

また、 微粒子生成室 14中のカーボンるつぼ 15に Pdを入れ、外部電源 15により、るつぼ温度を1600℃に上昇し、Pdを蒸発させた。このときキャ

む男子であることを確認した。

次にこの常子を真空度 5 × 10⁻⁻*Torr以下で、放出電子の引き出し用の電価を設板面に対し無面方向に 5 mm上方に配置し、1.5kV の電圧をかけ、電価 1, 2 間に 14V の電圧を印加して電子放出特性を経続した。

この結果、平均放出電流 0.7 mA 、放出電流の安定性 ± 5 % 程度の安定した電子放出が得られた。

またこの実験を複数回行ない、おおむね良好な 再現性を得た。

突临例10

空間共協器 10に役入するマイクロ波パワーを 120 Wとした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能 FE-SENにより観察した結果、粒径120 ~180 人の 微粒子と粒径 70人程度の微粒子の存在が確認され

この業子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 0.6 μA 、放出電流の安定 性 ± 7 % 程度の安定した電子放出が得られた。 寒雄例 1.1

Pd做粒子のキャリアであるArガス流量を30SCCMとした以外は実施例9と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例9と同様に高分解能FE-SEMにより観集した結果、粒径が70~100 人の微粒子と粒径40A程度以下の微粒子の存在が確認された。

この弟子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流 D. 6 g A 、放出電流の安定 性 ± 10 % 程度の電子放出が得られた。

字 詢 例 12

数発源としてPdの代わりにAu、るつぼ温度を1080でとした以外は実施例9と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例9と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒径が110~160 人の微粒子と粒径40人以下程度の微粒子の存在が認められた。また実施例9と同様に、TEM 用のサンプルを作成し、粒径の大きいものがAuであることを確認し、実施例9と同様に目的とする複合微粒

第2図は調求項第4項の発明の説明図で、(a) は平面図、(b) は断面図、第3図は請求項第3項の発明に係る表面伝導形放出素子の製造方法の段明図、第4図は請求項第5項の発明の一実施例を示す分解状態の科視図、第5図は実施例2で得られた皮素波設の厚さと放出電流の安定性の関係を示すグラフ、第6図は実施例4における素子の製造方法の説明図、第7図は従来技術の説明図である。

1.2:電極、
 3:薄膜、
 4:蓋板、
 5: 電子放出部。
 6: 炭素質材料微粒子。

7: 非炭素質電子放出材料做粒子、

6 ': 炭素質波髓、 7 ': 電子放出材料微粒子。

出願人 キャノン株式会社

代理人 豊 田 善 雄

子素子が得られていることがわかった。

この素子に関しても同様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電流 0.8 μA、放出電流安定性±8%程度の安定した電子放出が得られた。

実施例13

来子作製は実施的9と全く同様にして行ない、電子放出特性の評価の際の真空度を4×10-*Torrとした以外は実施的9と全く同様に電子放出特性を評価した。その結果、平均放出電流 0.6μA、放出電流の安定性±6%程度の安定した電子放出が得られた。

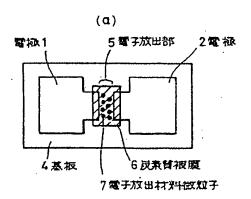
[発明の効果]

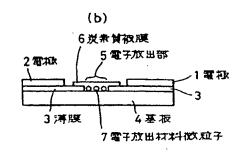
以上説明した通り、本発明によれば、特性のバラッキが小さく、低真空でも安定で卵命の長い設面伝導形放出素子及び高精細で高画質の画像表示装置をつくることができ、極めて信頼度の高い製品提供に寄与することが期待できる。

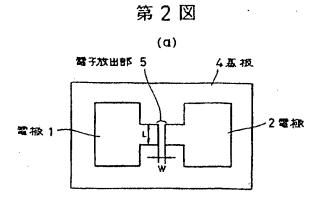
4. 図面の簡単な説明

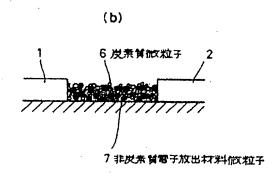
第1図は加水項第1項の発明の説明図で、(a) は平面図、(b) は電子放出部付近の拡大断面図、

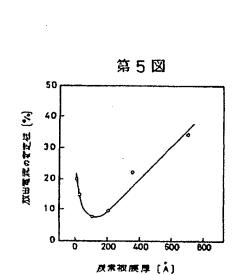
第1図

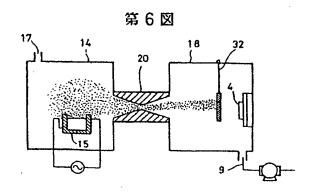


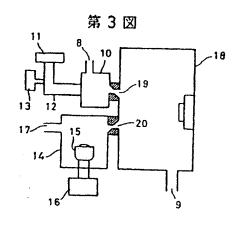


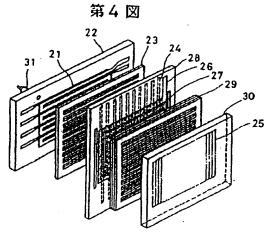


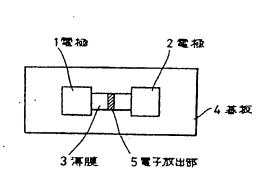












第7図